(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. August 2001 (30.08.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/63006 A1

Robert [DE/DE]; Englerthstrasse 10, 52134 Herzogenrath (DE). CAO, Xueqiang [CN/DE]; Wiesenstrasse 8, 52428 Jülich (DE). STÖVER, Detley [DE/DE]; Taubenforst 9,

(51) Internationale Patentklassifikation7:

C23C 28/00.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/01235

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. Februar 2001 (06.02.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 08 861.9

25. Februar 2000 (25.02.2000) D

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

82382 Niederzier (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(74) Anwalt: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN

PROP ROOS; Brucknerstrasse 20, 40593 Düsseldorf

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH [DE/DE]; Leo-Brandt-Strasse, 52428 Jülich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DIETRICH, Markus [DE/DE]; Martinusstrasse 3, 52428 Jülich (DE). VASSEN, Veröffentlicht:

(DE).

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: COMBINED HEAT INSULATING LAYER SYSTEMS

(54) Bezeichnung: KOMBINIERTE WÄRMEDÄMMSCHICHTSYSTEME

(57) Abstract: The invention relates to a structural element that is provided with a heat insulating layer on its surface. Said heat insulating layer comprises an upper and a lower zone, the lower zone being disposed between the structural element and the upper zone. The lower zone consists entirely or mainly of YSZ or of a glass-metal composite material. The upper zone consists entirely or mainly of a material that has a stable phase at temperatures far above 1200 °C. The inventive structural element can be used at temperatures far above 1200 °C.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einer Wärmedämmschicht auf seiner Oberfläche. Die Wärmedämmschicht umfasst einen unteren und einen oberen Bereich. Der untere Bereich befindet sich zwischen dem Bauteil und dem oberen Bereich. Der untere Bereich besteht ganz oder überwiegend aus YSZ oder einem Glas-Metall-Kompositwerkstoff. Der obere Bereich besteht ganz oder überwiegend aus einem Werkstoff, der eine stabile Phase bei Temperaturen deutlich über 1200 °C zeigt. Das Bauteil kann bei Temperaturen deutlich über 1200 °C verwendet werden.



Kombinierte Wärmedämmschichtsysteme

5

10

15

20

25

30

Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einer Wärmedämmschicht, welches bei hohen Temperaturen eingesetzt werden kann. Ein bekanntes Beispiel für ein solche Bauteile stellen Teile einer Gasturbine dar.

Zur Erhöhung des Wirkungsgrades stationärer und fliegender Gasturbinen werden heute immer höhere Gastemperaturen in den zugehörigen Maschinen angestrebt. Hierzu werden Bauteile der Turbinen mit Wärmedämmschichten versehen, die in der Regel aus mit Y2O3 teilstabilisiertem Zirkonoxid (YSZ) bestehen. Eine Haftvermittlerschicht aus einer MCrAly-Legierung (M = Fe, Co, Ni) zwischen dem Substrat und der Wärmedämmschicht dient hauptsächlich dem Oxidationsschutz des Substrates sowie der besseren Haftung der durch thermisches Spritzen auf das Substrat aufgebrachten YSZ-Keramikschicht. Alternativ kann auch eine Aluminidschicht als Haftvermittlerschicht verwendet werden. Diese kann durch Aluminiumdiffusion in die Substratoberfläche erzeugt werden.

Mit Wärmedämmschicht-Systemen können heute für lange Betriebszeiten Oberflächentemperaturen der Turbinenbauelemente bis zu 1200°C realisiert werden. Eine weitere Erhöhung auf über 1300°C wird angestrebt, ist jedoch mit den gängigen Wärmedämmschicht-Systemen nicht realisierbar. Aus diesem Grund wird weltweit nach neuen Lösungen gesucht, die das teilstabilisierte Zirkonoxid ablösen könnten.

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer

2

WO 01/63006 PCT/EP01/01235

Wärmedämmschicht, die für den Einsatz bei Temperaturen oberhalb von 1200 °C geeignet ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine Wärmedämmschicht gelöst, die die Merkmale des ersten Anspruchs aufweist. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

10

15

20

Das anspruchgemäße Bauteil weist an seiner Oberfläche eine Wärmedämmschicht auf. Die Wärmedämmschicht umfasst einen unteren und einen oberen Bereich. Der untere Bereich befindet sich zwischen dem eigentlichen Bauteil und dem oberen Bereich. Der untere Bereich besteht ganz oder überwiegend aus stabilisiertem ZrO2 oder einem Glas-Metall-Kompositwerkstoff. Der obere Bereich besteht ganz oder überwiegend aus einem Werkstoff, der eine stabile Phase bei Temperaturen von 0°C bis wenigstens 1200°C aufweist. Eine stabile Phase im Sinne der Erfindung liegt vor, wenn im angegebenen Temperaturintervall keine Phasenumwandlung stattfindet, die mit einer sprunghaften Änderung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten gekoppelt ist.

25

Der untere Bereich weist insbesondere einen größeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten als der obere Bereich auf. Es hat sich gezeigt, dass dann in der Praxis stabile Wärmedämmschichten hergestellt werden können.

30 können

In einer verbesserten Ausführungsform der Erfindung befindet sich die Wärmedämmschicht auf einer Haftvermitt-

lerschicht.

5

10

15

20

25

30

Der untere Bereich wird beispielsweise durch eine Schicht gebildet, die im folgenden Kontaktschicht genannt wird. Sie besteht aus YSZ oder aus Glas-Keramik-Kompositwerkstoffen

Es hat sich gezeigt, dass Rauhigkeiten der Oberfläche, auf die eine Wärmedämmschicht aufgebracht ist, mechanische Spannungen in der Wärmedämmschicht verursachen. Regelmäßig sind diese mechanischen Spannungen maßgeblich für auftretende Defekte in der Wärmedämmschicht verantwortlich. Bei der Wahl des Materials der Kontaktschicht ist daher bevorzugt auf einen großen thermischen Ausdehnungskoeffizienten zu achten, da mechanische Spannungen gering gehalten werden. Der thermische Ausdehnungskoeffizient der Wärmedämmschicht sollte wenigstens im unteren Bereich wenigstens $10*10^{-6}$ K⁻¹ betragen, um das Auftreten von geringen mechanischen Spannungen zu erreichen.

Die Kontaktschicht ist insbesondere wenigstens 50 μ m, bevorzugt wenigstens 100 μ m dick, um die vorgenannte gewünschte Wirkung zu erzielen.

Damit die Kontaktschicht nicht zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist, befindet sich über dem unteren Bereich der obere Bereich mit der geringen Wärmeleitfähigkeit. Die Dicke dieses Bereichs ist so dick zu wählen, dass der untere Bereich hinreichend gegenüber der Temperatur

geschützt wird.

5

10

15

20

25

30

Der obere Bereich kann ebenfalls in Form einer Schicht vorliegen, die im folgenden Deckschicht genannt wird.

Als Material für die Deckschicht bzw. den oberen Bereich kommen prinzipiell alle Werkstoffe in Frage, die vor allem die Kriterien der Phasenstabilität und der niedrigen Wärmeleitfähigkeit erfüllen. Beispiele hierfür sind vollstabilisiertes kubisches Zirkonoxid, Oxide mit Perowskitstruktur oder Pyrochlorstruktur wie z.B. La₂Zr₂O₇ oder Nd₂Hf₂O₇ oder auch dotierte Varianten dieser Werkstoffe. Die beispielhaft genannten Werkstoffe weisen die gewünschte niedrige Wärmeleitfähigkeit sowie die gewünschte stabile Phase bei der angestrebten Betriebstemperatur von über 1200 °C auf.

Die Schichten können durch verschiedene Verfahren aufgebracht werden, wie zum Beispiel LPPS (Low pressure plasma spraying), APS (Air plasma spraying) und EB-PVD (Elektron beam physical vapor deposition). Andere Verfahren sind jedoch grundsätzlich ebenfalls möglich.

Bei der Auswahl der Werkstoffe ist besonderes auch auf Thermozyklierbarkeit zu achten. Darunter wird die Beständigkeit gegenüber extremer zyklischer Temperaturwechselbeanspruchung verstanden. Ein frühzeitiges Versagen beim Thermozyklieren tritt in Schichtsystemen häufig aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der verschiedenen Werkstoffe auf. Beim Aufheizen und Abkühlen der Schichten entstehen thermische Spannungen, die zur Schädigung und zum Versagen des Gefüges führen können. Der thermische Ausdeh-

nungskoeffizient erreicht bei den verwendeten Substratwerkstoffen und der Haftvermittlerschicht mit ca. $14*10^{-6}$ K⁻¹ einen für keramische Systeme hohen Wert. Das gängige Wärmedämmschicht-Material YSZ weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von $10,4*10^{-6}$ K⁻¹ auf. Als Substratwerkstoff wird der Werkstoff bezeichnet, auf den die Wärmedämmschicht gegebenenfalls inklusive der Haftvermittlerschicht aufgebracht wird.

5

PCT/EP01/01235

WO 01/63006

5

25

30

10 Bei gleicher Wärmeleitfähigkeit der Wärmedämmschicht und gleicher Schichtdicke führen höhere Oberflächentemperaturen auch zu höheren Temperaturen an der Grenzfläche zur Haftvermittlerschicht und dem Substratwerkstoff. Auch diese Temperatursteigerung führt in den aktuellen Wärmedämmschicht-Systemen zur Schädigung des 15 Verbundes. Beim erfindungsgemäßen Wärmedämmschicht-System ist deshalb auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit sowohl im unteren als auch im oberen Bereich geachtet worden. Je höher die Wärmeleitfähigkeit des oberen 20 Bereichs ist, desto dicker muss der Bereich sein. Da auch das Material des unteren Bereichs (Kontaktschicht) nur begrenzte thermische Stabilität aufweisen kann, muss die gute Wärmedämmung besonders für den oberen

Bereich (Deckschicht) gelten.

Das gemäß Stand der Technik eingesetzte YSZ unterliegt bei Temperaturen über 1200°C einer Phasenumwandlung, die zur Schädigung der Schicht führen kann. Diese Problem ist erfindungsgemäß durch Vorsehen des oberen Bereichs gelöst worden. Bei dem Werkstoff ist daher auf Phasenstabilität bis zu den gewünschten Einsatztemperaturen, möglichst sogar bis zum Schmelzpunkt zu achten.

Bisher wurde noch kein Werkstoff gefunden, der sämtlich gewünschten Eigenschaften in ausreichendem Maße miteinander verbindet. Einige Materialien erfüllen jedoch eine oder zwei der Voraussetzungen. Die Erfindung beruht daher auf dem Gedanken, verschiedene keramische Materialien in einem Schichtsystem zu kombinieren. Hierbei weist das Material in Kontakt zur Haftvermittlerschicht einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und eine Schadenstoleranz auf, die die Thermozyklierbarkeit gewährleistet, während das Material an der Oberfläche der Schicht die nötigen Eigenschaften wie z.B. Phasenstabilität aufweist, um Temperaturen über 1200°C zu widerstehen.

15 Die erfindungsgemäße Idee wird wie folgt umgesetzt:

- 1) Mehrschichtiges System (Multilayer)
 Eine Wärmedämmschicht besteht aus einer Kontaktschicht und einer Deckschicht. Die Kontaktschicht befindet sich zwischen der Haftvermittlerschicht und
 der Deckschicht.
- 2) Gradierte Schicht

5

10

20

25

30

Eine Wärmedämmschicht weist einen Konzentrationsgradienten auf. Das Verhältnis zweier Werkstoffe verändert sich innerhalb der Wärmedämmschicht kontinuierlich.

Kombinationen von 1) und 2) sind möglich.

Ausführungsbeispiele:

1. Wärmedämmschicht aus YSZ und La₂Zr₂O₇.

Zum Plasmaspritzen geeignete YSZ-Pulver und MCrAlY-Pulver (Haftvermittlerschicht) sind industriell verfügbar. Das La₂Zr₂O₇-Pulver wird über Sprühtrocknung einer wässrigen La(NO₃)₃- und Zr(NO₃)₂- Lösung mit anschließendem Kalzinieren bei 1400°C hergestellt. Schließlich wird mittels LPPS die Haftvermittlerschicht auf den Substratwerkstoff, der aus einer Nickel-Basislegierung besteht, aufgebracht. Anschließend wird mittels EB-PVD zuerst eine 0,05 - 0,2 mm dicke YSZ-Schicht als Kontaktschicht auf die Haftvermittlerschicht aufgebracht. Anschließend wird mittels EB-PVD eine Pyrochlorschicht als Deckschicht mit einer Dicke von wenigstens 0,1 mm aufgebracht.

15

5

10

2. Gradierte Wärmedämmschicht aus Glas-Metall-Komposit und kubischem Zirkonoxid

Kubisches Zirkonoxidpulver und ein Haftvermittlerschicht-Pulver sind industriell verfügbar. Durch
Vermischen und Vermahlen von feinstem Glaspulver mit
Haftvermittlerschicht-Pulver wird das Pulver des
Glas-Metall-Komposits hergestellt.

Zuerst wird die Haftvermittlerschicht mittels LPPS aufgebracht.

25

30

20

Beim Plasmaspritzen der gradierten Wärmedämmschicht werden das Glas-Metall-Pulver und das ZrO2-Pulver der Plasmakanone über verschiedene Fördereinheiten zugeführt, wobei am Anfang hauptsächlich Glas-Metall-Pulver zugeführt wird. Im Laufe des Spritzvorganges wird dessen Anteil kontinuierlich reduziert, während die För-

dermenge des kubischen Zirkonoxids im gleichen Maße erhöht wird.

Die gradierte Wärmedämmschicht wird so mit einer Dicke von insgesamt ca. 0,3 mm hergestellt.

3. Kombination aus Multilayer und gradierter Schicht bestehend aus YSZ und Tantal dotiertem YSZ (Ta-YSZ)

10

15

20

25

30

5

Zum Plasmaspritzen geeignete YSZ-Pulver und MCrAlY-Pulver (Haftvermittlerschicht-Pulver) sind industriell verfügbar.

Es wird TA-YSZ über eine Festkörperreaktion gemäß

$$Ta_2O_5 + YSZ -> YSZ*Ta_2O_5$$

hergestellt. Die Ausgangspulver werden in einer Kugelmühle unter Ethanol gemahlen und anschließend bei 1400°C geglüht. Im Anschluss an die bei 1400°C ablaufende Reaktion wird über Sprühtrocknung ein fließfähiges Pulver erzeugt.

Nach Aufbringen der Haftvermittlerschicht auf das Substrat wird zuerst eine YSZ-Schicht gespritzt. Die Dicke beträgt ca. 0,05 bis 0,1 mm. Anschließend wird hierauf eine gradierte Schicht wie in 2) beschrieben bestehend aus YSZ und Ta-YSZ mit einer Dicke von wenigstens 0,1 mm aufgetragen. Schließlich folgt eine Deckschicht aus reinem Ta-YSZ mit einer Dicke von 0,05 - 0,1 mm. Alle drei Lagen werden mittels APS aufgebracht.

Ansprüche

Bauteil mit einer Wärmedämmschicht auf seiner Oberfläche,

5

dadurch gekennzeichnet, dass

. 10

- die Wärmedämmschicht einen unteren und einen oberen Bereich umfasst,
- der untere Bereich sich zwischen dem Bauteil und dem oberen Bereich befindet,
- der untere Bereich ganz oder überwiegend aus YSZ oder einem Glas-Metall-Kompositwerkstoff besteht,
- der obere Bereich ganz oder überwiegend aus einem Werkstoff besteht, der eine stabile Phase bei Temperaturen von 0°C bis wenigstens 1200°C zeigt.

20

15

Bauteil nach Anspruch 1, bei dem der thermische Ausdehnungskoeffizient im unteren Bereich größer ist als der thermische Ausdehnungskoeffizient im oberen Bereich.

25

3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, bei dem sich die Wärmedämmschicht auf einer Haftvermittlerschicht befindet.

30

4. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der untere Bereich durch eine Schicht gebildet ist, die aus YSZ oder aus Glas-Metall-Kompositwerkstoffen besteht.

10

20

25

30

PCT/EP01/01235 WO 01/63006 10

- 5. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der untere Bereich durch eine Schicht gebildet ist, die wenigstens 50 μ m, bevorzugt wenigstens 100 µm dick ist.
- 5 6. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der obere Bereich durch eine Schicht gebildet ist.
 - 7. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der obere Bereich zumindest überwiegend aus vollstabilisiertem, kubischem Zirkonoxid, aus Oxiden mit Perowskit- oder Pyrochlorstruktur wie z.B. La₂Zr₂O₇ oder Nd₂Hf₂O₇ oder dotierten Varianten dieser Werkstoffe besteht.
- 8. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 15 bei dem die Wärmedämmschicht durch eine gradierte Schicht gebildet ist.
 - 9. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der obere Bereich wenigstens 0,1 mm dick ist.
 - 10. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der obere Bereich ganz oder überwiegend aus einem Werkstoff besteht, der eine stabile Phase bei Temperaturen bis wenigstens 1300°C zeigt.
 - 11. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Wärmedämmung, die durch den oberen Bereich bewirkt wird, größer ist als die Wärmedämmung, die durch den unteren Bereich

5

bewirkt wird.

12. Verwendung eines Bauteils nach einem der vorhergehenden Ansprüche bei Temperaturen oberhalb von 1200°C.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte Ional Application No PCT/EP 01/01235

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C23C28/00 C23C4/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C23C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) PAJ, WPI Data, EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1,3,4,6, X vol. 1996, no. 03, 29 March 1996 (1996-03-29) & JP 07 292453 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD), 7 November 1995 (1995-11-07) abstract CH 521 228 A (MONTECATINI EDISON) 1-6,9-12 X 15 April 1972 (1972-04-15) claims I, 1, 2, 4, 7, 9FR 1 393 475 A (L. DESMARQUEST ET CIE) 1-3,6,8Α 7 July 1965 (1965-07-07) claims 1,2,7; examples 1,2EP 0 765 951 A (UNITED TECHNOLOGIES) 1,3-9Α 2 April 1997 (1997-04-02) claims 1-17; figure 2; example 1 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. X Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention earlier document but published on or after the International "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention coment or particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 28/05/2001 17 May 2001 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Palent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Elsen, D

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte ional Application No
PCT/EP 01/01235

	PCI/EP 01/01235
·	
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
EP 0 937 787 A (UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION) 25 August 1999 (1999-08-25) column 4, line 3 - line 47; claims 1,2; figure 1	1,3-6,9
FR 1 500 175 A (MONTECATINI EDISON) 18 January 1968 (1968-01-18) page 4, column 2, paragraph 4; claims 1-3; figures 2A,4A	1,3-12
EP 0 223 104 A (DEUTSCHE FOSCHUNGS-UND VERSUCHSANSTALT FUR LUFT -UND RAUMFAHRT) 27 May 1987 (1987-05-27) page 2, column 2, line 40 - line 49 page 3, column 3, line 37 -column 4, line 54; claims 1-10	1,3,5,6, 9,12
US 5 741 596 A (RAYMOND P. SKOWRONSKI) 21 April 1998 (1998-04-21) column 2, line 20 - line 27; claims 1-20	1,3
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 095 (C-573), 6 March 1989 (1989-03-06) & JP 63 274751 A (TOYOTA MOTOR CORP), 11 November 1988 (1988-11-11) abstract	1,3,6,8
EP 0 935 010 A (PYROGENESIS) 11 August 1999 (1999-08-11) claims 1-7	1,3-6,8,
WO 96 31687 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 10 October 1996 (1996-10-10) page 1 -page 2, line 15; claims 1-17	1,4
EP 0 783 043 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 9 July 1997 (1997-07-09) page 4, line 3 -page 5, line 11; claims 1-9; figure 2	1,3-6,9
EP 0 905 280 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 31 March 1999 (1999-03-31) page 5, column 7, line 7 - line 19; claims 1,3,10	1-3
	EP 0 937 787 A (UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION) 25 August 1999 (1999-08-25) column 4, line 3 - line 47; claims 1,2; figure 1 FR 1 500 175 A (MONTECATINI EDISON) 18 January 1968 (1968-01-18) page 4, column 2, paragraph 4; claims 1-3; figures 2A,4A EP 0 223 104 A (DEUTSCHE FOSCHUNGS-UND VERSUCHSANSTALT FUR LUFT -UND RAUMFAHRT) 27 May 1987 (1987-05-27) page 2, column 2, line 40 - line 49 page 3, column 3, line 37 -column 4, line 54; claims 1-10 US 5 741 596 A (RAYMOND P. SKOWRONSKI) 21 April 1998 (1998-04-21) column 2, line 20 - line 27; claims 1-20 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 095 (C-573), 6 March 1989 (1989-03-06) 8 JP 63 274751 A (TOYOTA MOTOR CORP), 11 November 1988 (1988-11-11) abstract EP 0 935 010 A (PYROGENESIS) 11 August 1999 (1999-08-11) claims 1-7 WO 96 31687 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 10 October 1996 (1996-10-10) page 1 -page 2, line 15; claims 1-17 EP 0 783 043 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 9 July 1997 (1997-07-09) page 4, line 3 -page 5, line 11; claims 1-9; figure 2 EP 0 905 280 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 31 March 1999 (1999-03-31) page 5, column 7, line 7 - line 19; claims

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No
PCT/EP 01/01235

Patent document cited in search report		Publication date		itent family nember(s)	Publication date
JP 07292453	Α	07-11-1995	NONE		<u> </u>
CH 521228	Α	15-04-1972	DE FR	1646741 A 1536493 A	16-09-1971
			GB	1199483 A	22-07-1970
			NL	6709949 A	23 - 01-1968
		~~~===	SE 	343049 B	28-02-1972 
FR 1393475	Α	07-07-1965	NONE		
EP 765951	Α	02-04-1997	US	6102656 A	15-08-2000
			DE	69611138 D	11-01-2001
			ES	2153941 T	16-03-2001
		•	JP	9133006 A	20-05-1997
			US US	5705231 A 5780171 A	06-01-1998
				5/601/1 A	14-07-1998 
EP 937787	A	25-08-1999	US	6060177 A	09-05-2000
			JP	3051395 B	12-06-2000
			JP	11310885 A	09-11-1999
FR 1500175	Α	18-01-1968	NONE		
EP 223104	A	27-05-1987	DE	3538390 A	30-04-1987
US 5741596	A	21-04-1998	NONE		
JP 63274751	Α	11-11-1988	JP	1819749 C	27-01-1994
			JP	5027706 B	22-04-1993
EP 935010	A	11-08-1999	US	6045928 A	04-04-2000
WO 9631687	A	10-10-1996	СН	690856 A	15-02-2001
			DE	19680259 T	19-06-1997
			JP	10502133 T	24-02-1998
			US	5871820 A	16-02-1999
			US 	5851678 A	22-12-1998 
EP 783043	Α	09-07-1997	US	5683825 A	
			DE	69607449 D	04-05-2000
				69607449 T	26-10-2000
			JP	9279364 A	28-10-1997 
EP 905280	Α	31-03-1999	US	5912087 A	15-06-1999
			JP	11124691 A	11-05-1999

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aktenzeichen PCT/EP 01/01235

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C23C28/00 C23C4/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der iPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C23C

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 03, 29. März 1996 (1996-03-29) & JP 07 292453 A (MITSUBISHI HEAVY IND LTD), 7. November 1995 (1995-11-07) Zusammenfassung	1,3,4,6, 11			
X	CH 521 228 A (MONTECATINI EDISON) 15. April 1972 (1972-04-15) Ansprüche I,1,2,4,7,9	1-6,9-12			
Α .	FR 1 393 475 A (L. DESMARQUEST ET CIE) 7. Juli 1965 (1965-07-07) Ansprüche 1,2,7; Beispiele 1,2	1-3,6,8			
Α	EP 0 765 951 A (UNITED TECHNOLOGIES) 2. April 1997 (1997-04-02) Ansprüche 1-17; Abbildung 2; Beispiel 1	1,3-9			
	-/				

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  'E' ålteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundelliegenden Prinzips oder der ihr zugrundelliegenden Theorie angegeben ist
*L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Hecherchenbencht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  "Of Veröffentlichung die sich auf eine mündliche Offenbanung	*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist eine Benutzung, die sein auf eine mindicher Orienbardung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Siehe Anhang Patentfamilie

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 17. Mai 2001 28/05/2001 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Elsen, D

1

entnehmen

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte 'onales Aktenzeichen
PCT/EP 01/01235

		PCI/EP 01/01235
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teile Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 937 787 A (UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION) 25. August 1999 (1999-08-25) Spalte 4, Zeile 3 - Zeile 47; Ansprüche 1,2; Abbildung 1	1,3-6,9
A	FR 1 500 175 A (MONTECATINI EDISON) 18. Januar 1968 (1968-01-18) Seite 4, Spalte 2, Absatz 4; Ansprüche 1-3; Abbildungen 2A,4A	1,3-12
Α	EP 0 223 104 A (DEUTSCHE FOSCHUNGS-UND VERSUCHSANSTALT FUR LUFT -UND RAUMFAHRT) 27. Mai 1987 (1987-05-27) Seite 2, Spalte 2, Zeile 40 - Zeile 49 Seite 3, Spalte 3, Zeile 37 -Spalte 4, Zeile 54; Ansprüche 1-10	1,3,5,6, 9,12
Α	US 5 741 596 A (RAYMOND P. SKOWRONSKI) 21. April 1998 (1998-04-21) Spalte 2, Zeile 20 - Zeile 27; Ansprüche 1-20	1,3
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 095 (C-573), 6. März 1989 (1989-03-06) & JP 63 274751 A (TOYOTA MOTOR CORP), 11. November 1988 (1988-11-11) Zusammenfassung	1,3,6,8
A	EP 0 935 010 A (PYROGENESIS) 11. August 1999 (1999-08-11) Ansprüche 1-7	1,3-6,8, 9
A	WO 96 31687 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 10. Oktober 1996 (1996-10-10) Seite 1 -Seite 2, Zeile 15; Ansprüche 1-17	1,4
A	EP 0 783 043 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 9. Juli 1997 (1997-07-09) Seite 4, Zeile 3 -Seite 5, Zeile 11; Ansprüche 1-9; Abbildung 2	1,3-6,9
Α	EP 0 905 280 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 31. März 1999 (1999-03-31) Seite 5, Spalte 7, Zeile 7 - Zeile 19; Ansprüche 1,3,10	1-3

1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 01/01235

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
JP	07292453	Α	07-11-1995	KEIN	VE	
CH	521228	Α	15-04-1972	DE FR GB	1646741 A 1536493 A 1199483 A	16-09-1971 22-07-1970
				NL SE	6709949 A 343049 B	23-01-1968 28-02-1972
FR	1393475	A	07-07-1965	KEIN	NE	
EP	765951	A	02-04-1997	US DE ES JP US US	6102656 A 69611138 D 2153941 T 9133006 A 5705231 A 5780171 A	15-08-2000 11-01-2001 16-03-2001 20-05-1997 06-01-1998 14-07-1998
EP	937787	A	25-08-1999	US JP JP	6060177 A 3051395 B 11310885 A	09-05-2000 12-06-2000 09-11-1999
FR	1500175	Α	18-01-1968	KEI	NE 	
EP	223104	A	27-05-1987	DE	3538390 A	30-04-1987
US	5741596	A	21-04-1998	KEINE		
JP	63274751	A	11-11-1988	JP JP	1819749 C 5027706 B	27-01-1994 22-04-1993
EP	935010	Α	11-08-1999	US	6045928 A	04-04-2000
WO	9631687	A	10-10-1996	CH DE JP US US	690856 A 19680259 T 10502133 T 5871820 A 5851678 A	15-02-2001 19-06-1997 24-02-1998 16-02-1999 22-12-1998
EP	783043	Α	09-07-1997	US DE DE JP	5683825 A 69607449 D 69607449 T 9279364 A	04-11-1997 04-05-2000 26-10-2000 28-10-1997
EP	905280	Α	31-03-1999	US JP	5912087 A 11124691 A	15-06-1999 11-05-1999